

伪空包电子元器件说明

我公司提供给贵公司的芯片类系列产品，经自查，属于下列 A 等级，均无伪国产化、包装国产化、空心国产化问题。

A 级(自主级)，核心特征是“全自主”。以芯片为例，芯片由境内团队自主研发设计，使用自主 IP 核，全部工序在境内生产，没有知识产权风险，具有根据需求定制改型改进的能力；
B 级(掌控级)，核心特征是“基本自主，完全掌控”，以芯片为例，芯片由境内团队自主研发设计，使用自主 IP 核，流片或封装工序在境外，没有知识产权风险，具有根据需求定制改型改进的能力；

C 级(可控级)，核心特征是“基本可控”。以芯片为例，芯片由境内团队自主研发设计，使用自主 IP 核，流片或封装工序在境外，知识产权风险可控，具有根据需求定制改进的能力。



深圳率能半导体有限公司

2024年 1月 17日